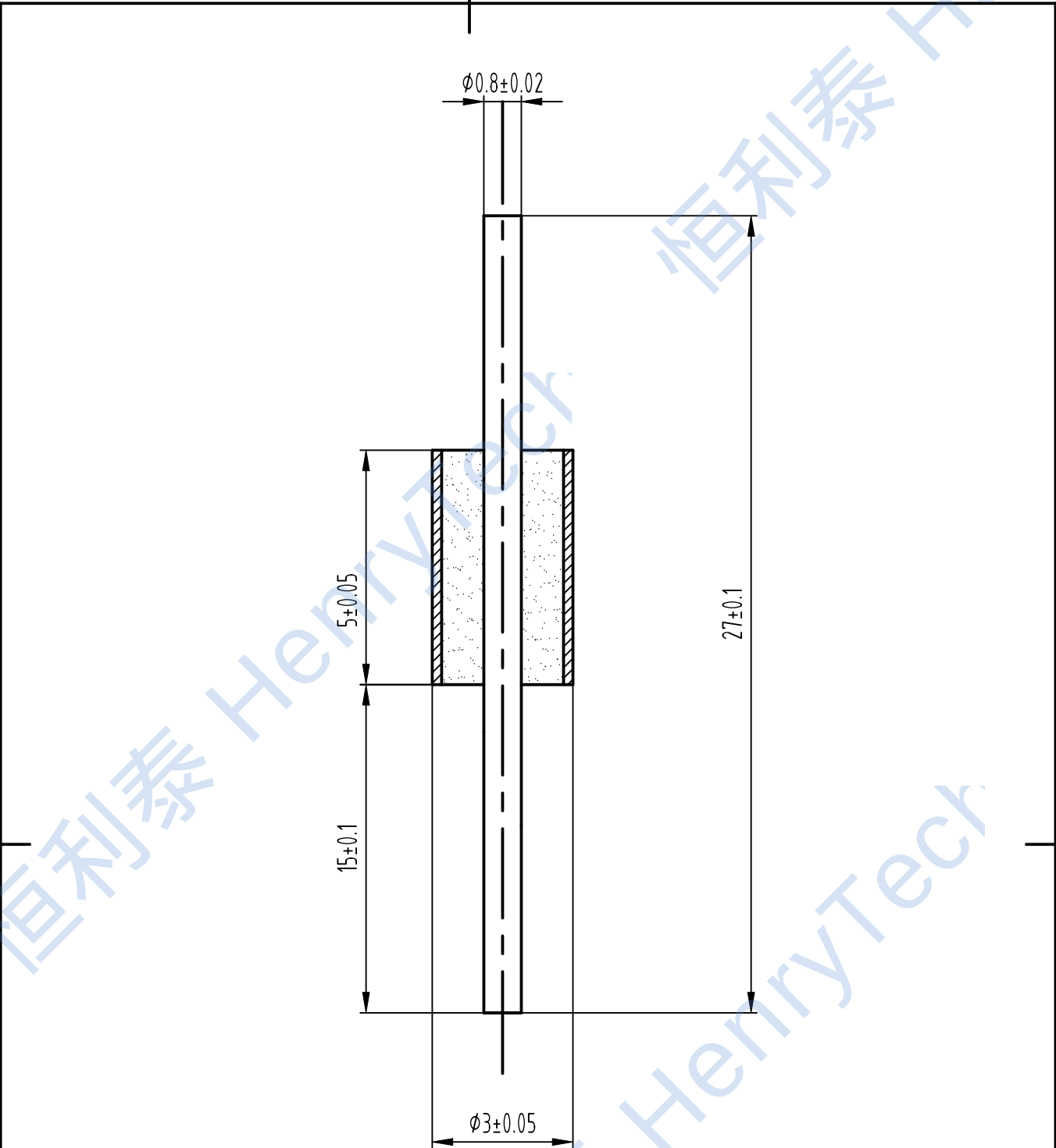




- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3 / S$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65 \sim +155$
 - 6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

						装配图			HN-DC3050-0.8(27-15)	
									成都恒利泰科技有限公司	
签 字	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记			重量	比例
	设计	M。		标准化						8:1
日 期										
	审 核					共 页			第 页	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	工 艺			日期						